激光写光电子学进展

具有单调组分渐变空穴存储层和对称组分渐变 空穴阻挡层的深紫外激光二极管性能优化

张傲翔¹,张鹏飞¹,贾李亚¹,Muhammad Nawaz Sharif¹,王芳^{1,2*},刘玉怀^{1,2,3**} [']郑州大学信息工程学院电子材料与系统国际联合研究中心,河南 郑州 450001; ²郑州唯独电子科技有限公司,河南 郑州 450001; ³郑州大学产业技术研究院有限公司,河南 郑州 450001

摘要 为了优化深紫外激光二极管(DUV-LD)的电光转换效率与输出功率,提出了单调组分渐变空穴存储层(MCG-HRL)和对称组分渐变空穴阻挡层(SCG-HBL)结构。使用Crosslight软件对采用基础结构、矩形空穴存储层(R-HRL)、MCG-HRL以及MCG-HRL和SCG-HBL的DUV-LD进行了仿真研究。结果表明,采用MCG-HRL和SCG-HBL能够更加有效地提升DUV-LD量子阱(QWs)内的空穴浓度,减少n型区的空穴泄露,增加QWs内的辐射复合率,降低其阈值电压与电阻,提升其电光转换效率与输出功率。

关键词 光学器件; 激光技术; 深紫外激光二极管; AlGaN; 空穴存储层; 空穴阻挡层 中图分类号 O472 文献标志码 A

DOI: 10.3788/LOP220595

Optimization of Deep Ultraviolet Laser Diode with Monotonic Compositionally Graded Hole Reservoir Layer and Symmetric Compositionally Graded Hole Blocking Layer

Zhang Aoxiang¹, Zhang Pengfei¹, Jia Liya¹, Muhammad Nawaz Sharif¹, Wang Fang^{1,2*}, Liu Yuhuai^{1,2,3**}

¹National Center for International Joint Research of Electronic Materials and Systems, School of Information Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, Henan, China;

²Zhengzhou Way Do Electronics Technology Co., Ltd., Zhengzhou 450001, Henan, China; ³Industrial Technology Research Institute Co., Ltd., Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, Henan, China

Abstract A monotonic compositionally graded hole reservoir layer (MCG-HRL) and a symmetric compositionally graded hole blocking layer (SCG-HBL) structures are proposed to optimize the electro-optical conversion efficiency and output power of the deep ultraviolet laser diode (DUV-LD). Crosslight software is used to simulate the DUV-LD with infrastructure, rectangular HRL (R-HRL), MCG-HRL, and MCG-HRL structures. The simulation results indicate that the MCG-HRL and SCG-HBL effectively contribute to the increased hole concentration in the quantum wells (QWs), reduce hole leakage in the n-type region, increase radiation recombination rate in the QWs, reduce threshold voltage and resistance, and increase electro-optical conversion efficiency and output power of the DUV-LD.

Key words optical device; laser techniques; deep ultraviolet laser diode; AlGaN; hole reservoir layer; hole blocking layer

1引言

随着半导体激光技术的高速发展,半导体发光器件在深紫外波段的应用不断拓宽,广泛应用于高密度

信息存储、生物医学研究、环境保护、激光医疗等方面^[1-5]。COVID-19病毒的大规模传播引起了人们对消毒产品的关注,作为一种广泛应用的杀菌方法,深紫外发光器件的开发和应用得到更进一步的发展^[6]。

收稿日期: 2022-01-20; 修回日期: 2022-02-25; 录用日期: 2022-03-05; 网络首发日期: 2022-03-15

基金项目:国家重点研发计划(2016YFE0118400)、郑州市1125科技创新项目(ZZ2018-45)、宁波市重大科技创新专项 (2019B10129)

通信作者: "iefwang@zzu.edu.cn; ""ifyhliu@zzu.edu.cn

研究论文

深紫外激光二极管(DUV-LD)具有体积小、重量 轻、转换效率高、可靠性高等优点^[7-10]。但由于材料较 大的位错密度和高激活能以及极化电场的作用^[11-13], 仍然存在载流子限制能力较差、空穴注入效率较低、辐 射复合率与功率不高等问题^[14-17]。其中由于高铝组分 AlGaN的p型掺杂效率低且Mg受主激活能高导致空 穴浓度小^[18];多量子阱(QWs)垒结构的设计降低了价 带对于空穴的有效势垒高度^[19],即降低了QWs对空穴 的限制能力,导致相当一部分的空穴逸出;电子阻挡层 也会对空穴注入有阻碍作用^[20];这些原因导致QWs内 的空穴注入效率较低,对DUV-LD的辐射复合率、电 光转换效率和输出功率等性能造成负面影响。为了解 决这个问题,Wu等^[21]提出了AlGaN基空穴注入层结 构,Xing等^[22]提出了凸型QWs结构。

由于空穴注入效率的提高可以有效地抑制深紫外 发光器件的效率衰退^[23],因此本文提出了通过提升空 穴注入效率以达到优化DUV-LD的电光转换效率与 输出功率目的的两个思路:一是提升空穴注入,增加 QWs内的空穴浓度;二是降低空穴泄露,更好地将空 穴限制在QWs内。为此设计了单调组分渐变空穴存

第 60 卷 第 7 期/2023 年 4 月/激光与光电子学进展

储层(MCG-HRL)和对称组分渐变空穴阻挡层(SCG-HBL),对采用基础结构、矩形空穴存储层(R-HRL)、 MCG-HRL以及MCG-HRL和SCG-HBL的DUV-LD 进行了仿真研究。结果表明,采用MCG-HRL和SCG-HBL能够更有效地提升DUV-LD的空穴注入效率,增 加QWs内的辐射复合率,降低其阈值电压与电阻,提 升其在光激射状态下的电光转换效率与输出功率。

2 仿真模型与参数

图 1(a)所示为以 0.1 μ m 的 Al_{0.75}Ga_{0.25}N 为衬底的 DUV-LD 基础结构(本文记为结构 A)的示意图。该 DUV-LD 的 n型区由 1 μ m 的 n型 Al_{0.75}Ga_{0.25}N 包覆层、 0.11 μ m 的 n型 Al_{0.68}Ga_{0.32}N 下波导层(LWG)和 12 nm 的 n型 Al_{0.88}Ga_{0.12}N空穴阻挡层组成;有源区为多量子 阱(MQW)结构,由 3个 8 nm 的 Al_{0.68}Ga_{0.32}N量子势垒 和 2 个 3 nm 的 Al_{0.58}Ga_{0.42}NQWs 交 替 组 成; p 型 区由 0.07 μ m 的 p型 Al_{0.68}Ga_{0.32}N 上波导层(UWG)、 0.01 μ m 的 p型 Al_{0.57}Ga_{0.25}N 包覆层(CL)和 0.1 μ m 的 p型 Al_{0.80}Ga_{0.20}N接触层组成。



图1 结构示意图。(a)结构A;(b)结构B Fig.1 Structure diagrams. (a) Structure A; (b) structure B

在结构A的基础上,在EBL和CL之间插入0.24 µm 的 p型Al_{0.68}Ga_{0.32}N空穴存储层(本文记为结构B)以提 升空穴注入,如图1(b)所示。为了优化空穴注入,在 结构B的基础上,在保证厚度和平均铝组分不变的前 提下,设计了MCG-HRL结构(本文记为结构C)。 MCG-HRL 由 0.04 µm 的Al_{0.65}Ga_{0.35}N、0.04 µm 的 Al₄Ga₁₄N(x从 0.65递增到 0.67)、0.08 µm 的Al₄Ga₁₄N(x从 0.67递增到 0.69)、0.04 µm 的Al₄Ga₁₄N(x从 0.69 递增到 0.71)和 0.04 µm 的Al_{0.71}Ga_{0.29}N组成。为了降 低空穴泄露,在结构C的基础上,在保证厚度和平均铝 组分不变的前提下,进一步优化HBL的结构,设计了 SCG-HBL(本文记为结构D)。SCG-HBL由2nm的 Al_xGa_{1-x}N(x从0.83递增到0.87)、3nm的Al_xGa_{1-x}N(x从0.87递增到0.91)、2nm的Al_{0.91}Ga_{0.09}N、3nm的 Al_xGa_{1-x}N(x从0.91递减到0.87)和2nm的Al_xGa_{1-x}N (x从0.87递减到0.83)组成。图2(a)为MCG-HRL 的结构示意图,图2(b)为SCG-HBL的结构示意图。 图3(a)所示为MCG-HRL的铝组分变化图,图3(b)所 示为SCG-HBL的铝组分变化图。



图 2 结构示意图。(a) MCG-HRL; (b) SCG-HBL Fig. 2 Structure diagrams. (a) MCG-HRL; (b) SCG-HBL



图 3 铝组分变化示意图。(a) MCG-HRL; (b) SCG-HBL Fig. 3 Schematic diagrams of aluminum composition change. (a) MCG-HRL; (b) SCG-HBL

在该仿真中,使用 Crosslight 软件对采用基础 结构、R-HRL、MCG-HRL 以及 MCG-HRL 和 SCG-HBL的 DUV-LD 进行对比研究。激光器的腔长设为 530 μm,激光器宽度设为4 μm,回损设为2400,镜面折 射率设为30%^[24]。由自发极化和压电极化引起的内 置界面电荷按照理论值的40%计算^[25]。环境温度设 为300 K。

3 仿真结果及分析讨论

能带结构通过影响载流子的迁移与分布对器件的 性能产生影响^[26],因此对器件能带结构的研究非常重 要。由于极化电场的作用,不同结构的HRL与HBL 具有不同的有效势垒高度^[27],有效势垒高度定义为能 带边缘与其相对应的准费米能级之间的电位差^[28],其 高度对载流子的注入与限制有一定的影响。图4(a)~ 4(d)所示分别为结构A、结构B、结构C和结构D的能 带和准费米能级图。从图中数据可得结构A、结构B、 结构C、结构D在导带上对电子有效势垒高度分别为 523、507、163、136 meV,在价带上对空穴的有效势垒 高度分别为256、242、315、526 meV。通过对比可以看 出,相比于结构A、结构B、结构C,结构D对电子的有

效势垒高度分别降低了387、371、27 meV,对空穴的有 效势垒高度分别升高了270、284、211 meV。仿真结果 说明,通过采用 MCG-HRL 和 SCG-HBL 使 DUV-LD 的能带结构得到了优化。图5所示为四种结构DUV-LD 在 QWs 内的空穴浓度和 n 型区的空穴泄露对比 图。从图中数据可得,相比结构A和结构B在QWs内 的空穴浓度,结构C的空穴浓度得到提升,这说明 MCG-HRL 提升了 DUV-LD 的空穴注入。相比于结 构C,结构D在QWs内空穴浓度的提升和在n型区空 穴泄露的减小进一步说明 SCG-HBL 可以更好地将空 穴限制在QWs内以提升其空穴注入效率。在QWs附 近空穴阻挡层的位置出现空穴峰值浓度较高是由于 SCG-HBL 较好的空穴阻挡效果,空穴在此区域的平 均浓度不高,且该区域厚度较薄,因此对浓度和迁移率 较高、有效质量较低的电子损耗有限,而空穴注入效率 的提升将对器件性能带来更大的增益。取四种结构在 同一位置上的空穴浓度值进行量化分析以对比空穴泄 露情况。通过图中数据可得,相比于结构A、结构B、 结构 C, 结构 D 在 n 型区的空穴泄露分别降低了 34.5%、35.2%、29.5%。结合以上对比结果与四种结 构的能带图,说明同时采用 MCG-HRL 和 SCG-HBL



图4 能带图与准费米能级图。(a)结构A;(b)结构B;(c)结构C;(d)结构D

Fig. 4 Energy band diagrams and quasi-Fermi energy level diagrams. (a) Structure A; (b) structure B; (c) structure C; (d) structure D



图 5 四种结构在QWs内的空穴浓度和n型区的空穴泄露 Fig. 5 Hole concentration in QWs and hole leakage in n-type regions of four structures

能够在提升空穴注入的同时,更有效地将空穴限制在 QWs内,减少空穴泄露,从而提升空穴注入效率以优 化器件性能^[29]。

电子与空穴在QWs内复合后能量以光子的形式 放出的复合方式称为辐射复合。辐射复合是DUV-LD的发光机制,辐射复合率的大小影响器件的光学与 电学性能,其与载流子的浓度有关,载流子的浓度越高,发生辐射复合的概率越大。但相比较高的电子注入,p型区空穴浓度小,QWs内空穴注入效率低,因此空穴浓度对辐射复合率影响较大。图6所示为四种结构的DUV-LD在QWs内的辐射复合率对比图。从图中数据可得,相比于结构A、结构B、结构C,结构D在QWs内的辐射复合率分别提升了28.5%、2.7%、







研究论文

1.7%。这是由于 MCG-HRL 和 SCG-HBL 的采用提 升了 QWs内的空穴注入效率, QWs内有更多的空穴 可以与电子发生辐射复合,从而增加了器件的辐射复 合率。

图 7 所示为四种结构 DUV-LD 的 I-V 曲线。依照 仿真数据并结合图像,可得结构 A、结构 B、结构 C、结构 D 的阈值电压分别为 4.97、5.03、4.88、4.71 V,电阻分 别为 5.52、4.84、3.07、2.57 Ω。相比结构 A、结构 B、结 构 C,结构 D 具有更低的阈值电压与电阻。结果表明 MCG-HRL 和 SCG-HBL 可以更有效地降低 DUV-LD 的阈值电压与电阻。在相同的输入条件下,阈值电压 越低,器件将获得更高的注入电流;等效电阻越小,则会 产生更少的热损耗。阈值电压与电阻的降低对 DUV-LD电光转换效率的提升具有一定的积极意义。



图 7 四种结构的 I-V 曲线 Fig. 7 I-V curves of four structures

电光转换效率是指输出光功率与输入电功率之间 的比值^[30]。图8所示为四种结构DUV-LD的电光转换 效率对比图。取相同电流下四种结构的电光转换效率 值进行量化分析,可得相比于结构A、结构B、结构C, 结构D的电光转换效率分别提升了15.1%、35.5%、



图8 四种结构的电光转换效率



第 60 卷 第 7 期/2023 年 4 月/激光与光电子学进展

1.6%。在相同的输入条件下,由于空穴注入效率与辐射复合率提升,结构D中有更多的电子和空穴在QWs内发生辐射复合释放光子;且由于阈值电压与等效电阻的降低,结构D将产生更少的废热,减少了损耗,从而提升了DUV-LD的电光转换效率。较高的电光转换效率可以降低器件散热成本,便于实现器件的小型化与便携化,同时降低能耗,延长其使用寿命^[31]。

斜率效率显示了 DUV-LD 输出功率随电流增加 而增加的能力^[32]。依据图 9 中的数据,计算了四种结 构的斜率效率,结构 A、结构 B、结构 C、结构 D 的斜率 效率分别为1.25、1.05、1.71、1.73。相比于结构 A、结 构 B、结构 C,结构 D 的斜率效率有较为明显的提升。 阈值电流是器件由自发辐射转换到受激辐射状态时的 正向电流值,受激辐射的条件之一是粒子数反转,而要 达到粒子数反转,注入载流子的浓度必须大于平衡载 流子的浓度^[33]。空穴存储层的插入在提升有源区空穴 注入的同时会导致平衡载流子浓度的提升,因此激光 二极管需要更高的载流子注入以达到有源区的粒子数 反转,阈值电流随之增加。激光二级管一般工作在高 注入电流下的光激射状态^[34],斜率效率和阈值电流的 提升意味着相比结构 A,结构 D 在高注入电流下光激 射状态时的输出功率会有更大优势。

输出功率是 DUV-LD 的一个重要性能指标,在相同工作条件下,其会随电光转换效率的升高而升高^[35]。 图 9 为四种结构的 P-I 曲线。由图 9 中数据可知,结构 A、结构 B、结构 C、结构 D 的输出功率分别为 91.65、 65.37、102.20、103.43 mW。相比于结构 A、结构 B、结 构 C,结构 D 的输出功率分别提升了 12.9%、58.2%、 1.2%。由此可知, MCG-HRL 和 SCG-HBL 能够更有 效地提升 DUV-LD 在光激射状态下的输出功率。



4 结 论

为了优化DUV-LD的电光转换效率和输出功率,

研究论文

提出了 MCG-HRL和 SCG-HBL结构。对采用基础结构、R-HRL、MCG-HRL,以及 MCG-HRL和 SCG-HBL的 DUV-LDs进行了仿真研究与对比分析,结果表明,采用 MCG-HRL和 SCG-HBL提升了 QWs内的空穴注入效率,增加了辐射复合率;其阈值电压降低为4.71 V,电阻降低为2.57 Ω;由于辐射复合率的提升与损耗的降低,电光转换效率提升为37.4%;同时随着斜率效率提升至1.73,高注入电流下的输出功率提升为103.43 mW。综上所述,采用 MCG-HRL和 SCG-HBL 可以更有效地提升空穴注入效率,增加辐射复合率,降低阈值电压与电阻,从而提升电光转换效率,减少废热的产生,节约能耗,增加工作寿命;提升斜率效率,从而提升其光激射状态下的输出功率,对通过提升DUV-LD空穴注入效率以优化其光学与电学性能的研究具有一定的参考意义。

参考文献

- Kneissl M, Seong T Y, Han J, et al. The emergence and prospects of deep-ultraviolet light-emitting diode technologies[J]. Nature Photonics, 2019, 13(4): 233-244.
- [2] Krames M R, Shchekin O B, Mueller-Mach R, et al. Status and future of high-power light-emitting diodes for solid-state lighting[J]. Journal of Display Technology, 2007, 3(2): 160-175.
- [3] Yeh N G, Wu C H, Cheng T C. Light-emitting diodes: their potential in biomedical applications[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2010, 14(8): 2161-2166.
- [4] Fang M Q, Tian K K, Chu C S, et al. Manipulation of Si doping concentration for modification of the electric field and carrier injection for AlGaN-based deep-ultraviolet light-emitting diodes[J]. Crystals, 2018, 8(6): 258.
- [5] Song K, Mohseni M, Taghipour F. Application of ultraviolet light-emitting diodes (UV-LEDs) for water disinfection: a review[J]. Water Research, 2016, 94: 341-349.
- [6] Hadi J, Dunowska M, Wu S Y, et al. Control measures for SARS-CoV-2: a review on light-based inactivation of single-stranded RNA viruses[J]. Pathogens, 2020, 9 (9): 737.
- [7] 孙天宇,夏明俊,乔雷.半导体激光器失效机理与检测 分析研究进展[J].激光与光电子学进展,2021,58(19): 1900003.
 Sun T Y, Xia M J, Qiao L. Failure mechanism and detection analysis of semiconductor laser[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2021, 58(19): 1900003.
- [8] Sato K, Yasue S, Ogino Y, et al. Analysis of spontaneous subpeak emission from the guide layers of the ultraviolet-B laser diode structure containing compositiongraded p-AlGaN cladding layers[J]. Physica Status Solidi (a), 2020, 217(14): 1900864.
- [9] Shimokawa M, Teramura S, Tanaka S, et al. Reduction of dislocation density in Al_{0.6}Ga_{0.4}N film grown on sapphire substrates using annealed sputtered AlN templates and its effect on UV-B laser diodes[J]. Journal of Crystal Growth,

第 60 卷 第 7 期/2023 年 4 月/激光与光电子学进展

2021, 575: 126325.

- [10] 侯杰,贾海旭,白雅苏拉.915 nm激光二极管端面泵浦的高稳定性全固态355 nm紫外激光器[J].激光与光电子学进展,2021,58(19):1914003.
 Hou J, Jia H X, Baiya S L. 355 nm all-solid state ultraviolet laser with high stability end-pumped by 915 nm laser diode[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2021,58(19):1914003.
- [11] Kwon M R, Park T H, Lee T H, et al. Improving the performance of AlGaN-based deep-ultraviolet lightemitting diodes using electron blocking layer with a heartshaped graded Al composition[J]. Superlattices and Microstructures, 2018, 116: 215-220.
- [12] Zhao S, Sadaf S M, Vanka S, et al. Sub-milliwatt AlGaN nanowire tunnel junction deep ultraviolet light emitting diodes on silicon operating at 242 nm[J]. Applied Physics Letters, 2016, 109(20): 201106.
- [13] Wang L Y, He W, Zheng T, et al. Enhanced optical performance of AlGaN-based deep-ultraviolet lightemitting diode with m-shaped hole blocking layer and wshaped electron blocking layer[J]. Superlattices and Microstructures, 2019, 133: 106188.
- [14] Kuhn C, Martens M, Mehnke F, et al. Influence of waveguide strain and surface morphology on AlGaNbased deep UV laser characteristics[J]. Journal of Physics D: Applied Physics, 2018, 51(41): 415101.
- [15] Yang W, Li D, He J, et al. Advantage of tapered and graded AlGaN electron blocking layer in InGaN-based blue laser diodes[J]. Physica Status Solidi C, 2013, 10 (3): 346-349.
- [16] Yoshida H, Yamashita Y, Kuwabara M, et al. Demonstration of an ultraviolet 336 nm AlGaN multiplequantum-well laser diode[J]. Applied Physics Letters, 2008, 93(24): 241106.
- [17] 李晋闽,刘志强,魏同波,等.中国半导体照明发展综述[J].光学学报,2021,41(1):0116002.
 Li J M, Liu Z Q, Wei T B, et al. Development summary of semiconductor lighting in China[J]. Acta Optica Sinica, 2021, 41(1): 0116002.
- [18] 田康凯, 楚春双, 毕文刚,等. AlGaN基深紫外发光二 极管空穴注入效率的提高途径[J]. 激光与光电子学进展, 2019, 56(6): 060001.
 Tian K K, Chu C S, Bi W G, et al. Hole injection efficiency improvement for AlGaN-based deep ultraviolet light-emitting diodes[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2019, 56(6): 060001.
- [19] Shi L, Du P, Tao G Y, et al. High efficiency electronblocking-layer-free deep ultraviolet LEDs with graded Alcontent AlGaN insertion layer[J]. Superlattices and Microstructures, 2021, 158: 107020.
- [20] Shih Y H, Chang J Y, Sheu J K, et al. Design of holeblocking and electron-blocking layers in Al_xGa_{1-x}N-based UV light-emitting diodes[J]. IEEE Transactions on Electron Devices, 2016, 63(3): 1141-1147.
- [21] Wu L J, Li S T, Liu C, et al. Simulation study of blue InGaN multiple quantum well light-emitting diodes with different hole injection layers[J]. Chinese Physics B,

第 60 卷 第 7 期/2023 年 4 月/激光与光电子学进展

研究论文

2012, 21(6): 587-591.

- [22] Xing Z Q, Zhou Y J, Chen X, et al. Increased radiative recombination of AlGaN-based deep ultraviolet laser diodes with convex quantum wells[J]. Optoelectronics Letters, 2020, 16(2): 87-91.
- [23] Wang W D, Chu C S, Zhang D Y, et al. Impact of auger recombination, electron leakage and hole injection on efficiency droop for DUV LEDs[J]. Chinese Journal of Luminescence, 2021, 42(7): 897-903.
- [24] Xing Z Q, Zhou Y J, Liu Y H, et al. Reduction of electron leakage of AlGaN-based deep ultraviolet laser diodes using an inverse-trapezoidal electron blocking layer [J]. Chinese Physics Letters, 2020, 37(2): 027302.
- [25] Dong K X, Chen D J, Liu B, et al. Characteristics of polarization-doped N-face III-nitride light-emitting diodes[J]. Applied Physics Letters, 2012, 100(7): 073507.
- [26] Kuo Y K, Chen F M, Chang J Y, et al. Design and optimization of electron-blocking layer in deep ultraviolet light-emitting diodes[J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 2020, 56(1): 3300206.
- [27] 王洪,于军胜,李璐,等.BCP 层对蓝光有机电致发光 器件效率的影响[J].光电子・激光,2008,19(11):1429-1432.

Wang H, Yu J S, Li L, et al. Effect of BCP layer on organic light-emitting devices performance[J]. Journal of Optoelectronics Laser, 2008, 19(11): 1429-1432.

- [28] Zhang M, Li Y, Chen S C, et al. Performance improvement of AlGaN-based deep ultraviolet lightemitting diodes by using staggered quantum wells[J]. Superlattices and Microstructures, 2014, 75: 63-71.
- [29] Usman M, Malik S, Khan M A, et al. Suppressing the efficiency droop in AlGaN-based UVB LEDs[J]. Nanotechnology, 2021, 32(21): 215703.
- [30] 常奕栋, 王贞福, 张晓颖, 等. 808 nm 半导体激光芯片

波导优化与效率特性分析[J]. 发光学报, 2021, 42(7): 1040-1048.

Chang Y D, Wang Z F, Zhang X Y, et al. Waveguide optimization and efficiency characteristic analysis of 808 nm laser diodes[J]. Chinese Journal of Luminescence, 2021, 42(7): 1040-1048.

[31] 杜宇琦,王贞福,张晓颖,等.高功率半导体激光列阵 芯片测试表征与仿真优化[J].发光学报,2021,42(5): 674-681.

Du Y Q, Wang Z F, Zhang X Y, et al. Testing characterization and simulating optimization of highpower laser diode array chips[J]. Chinese Journal of Luminescence, 2021, 42(5): 674-681.

- [32] Yi X Y, Sun H Q, Li Z F, et al. Special AlGaN graded superlattice hole and electron blocking layers improved performance of AlGaN-based ultraviolet light-emitting diodes[J]. Optics & Laser Technology, 2018, 106: 469-473.
- [33] 余金中,王杏华.半导体QWs激光器[J].物理,2001, 30(11):717-723.
 Yu J Z, Wang X H. Semiconductor quantum well laser diodes[J]. Physics, 2001, 30(11):717-723.
- [34] 丛红侠,冯列峰,王军,等.激光二极管正向电特性的 精确检测[J].半导体学报,2006,27(1):105-109.
 Cong H X, Feng L F, Wang J, et al. Accurate measurement of forward electrical characteristics in laser diodes[J]. Chinese Journal of Semiconductors, 2006, 27 (1):105-109.
- [35] 黄佳瑶,尚林,马淑芳,等.半导体激光器输出功率影 响因素的研究进展[J].中国材料进展,2021,40(3): 218-224.

Huang J Y, Shang L, Ma S F, et al. Research progress on impact factors to output power of semiconductor laser [J]. Materials China, 2021, 40(3): 218-224.